World Invention Intellectual Property Associations

# 2024 第 11 屆日本真夏設計創意暨發明展

# JDIE

# 邀請函

2024 第 11 屆日本真夏設計創意暨發明展由株式会社知財コーポレーション及世界發明智慧財產聯盟總會共同籌劃主辦，將於 7 月 1 日至 7 月 3 日在東京著名的 Hotel Villa Fontaine Grand Tokyo Ariake 會議展覽中心舉行為期 3 天的展覽、交流及頒獎儀式。

日本的創意及設計引領風騷，在亞洲極具指標，其發明更是處處蘊藏巧思，令人驚豔。日本設計與發明一直被大眾奉為圭臬，並且擁有強烈的文化特色，許多視覺會讓人不禁說出「日本風格」這樣的感受。

日本真夏設計創意暨發明展，跳脫制式的展覽框架，主辦單位創造一個「無限制」讓您盡情發揮的舞台，參展者可以用任何方式展現你的作品。參展的項目除了設計及發明、科技之外，並囊括繪畫、藝術、創意表演等。

世界發明智慧財產聯盟總會與台灣發明商品促進協會誠摯邀請台灣發明家參與此盛會，讓台灣的發明創意在全世界發光發亮。




世界發明智慧財產聯盟總會 會長 謝曼麗
台灣發明商品促進協會 會長 施養隆

敬邀

# 2024 第 11 屆日本真夏設計創意暨發明展

# JDIE

**主辦單位：**株式会社知財コーポレーション、WIIPA

**展覽日期：**2024年7月1日~7月3日

**展覽地點：**Hotel Villa Fontaine Grand Tokyo Ariake會議展覽中心

**參展費用：**45,000/件，包含10位發明人報名費、展位費、桌椅、評比費。

**選購品項：**3,000 元/件，海報設計及印刷。

**託展費用：**10,000 元/件，包含現場布置、解說及作品運送。

**報名資訊：**台灣發明商品促進協會（TIPPA）

報名日期：2024年5月31日截止

繳費日期：2024年6月7日截止，逾期取消參賽資格

協會地址：台北市松山區八德路二段400號7F（添盛大樓）

連絡電話：02-8772-3898

電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

網　　址：www.tippa.org.tw

**匯款帳號：**戶名：台灣發明商品促進協會

銀行：元大銀行 營業部

帳號：00108253826215